DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.&/Legal Stat (c) 1999 European Patent Office. All rts. reserv.

1163754

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 49078483 A2 740729 <No. of Patents: 001>

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 49078483 A2 740729 JP 72120076 A 721130 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 72120076 A 721130

No Abstract



19 日本国特許庁

公開特許公報

· (2,000円) · 願 (12) se fo 47.13,30 s

特許庁長官 三 宅 争 夫 殷

1. 発明の名称

ペン 1994 79 9 - 4479 89 89 半導体装置の製造方法

許

2. 発明者

3. 特許出願人

年所 神奈川泉川寺市幸区塩川町72番地 名称 (307) 東京芝浦電気株式会社 代表を 土 光 坂 夫 玉 豊 敬 三

4. 代 琨 人

住所 東京西院区芝西久県は川町2番地 第17章ビル 〒 105 電話03 (502) 3181 (大代表) 氏名 (5847) 弁理士 鈴 江 武 彦 (はか4年名) ①特開昭 49-78483

④公開日 昭49.(1974)7.²⁹

②特顊昭 47-/20076

②出頭日 昭47.(1972)//.30

審査請求 未請求

(全3頁)

庁内整理番号

520日本分類

7/13 57 6426 57 6513 57 *୧୧ଓ*୮C 2 3 ୧୧*ଓ*୭E3 ୧୧*ଓ*୭H 0

瞬 麗

1.発明の名称

半導体装置の製造方法

2. 特許 継求の 範囲

半導体基板にヘロゲンイオンを含んだ酸化硬を形成するに感し、向配ヘロゲンイオンをイオン注入により形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

3.発射の#細た説明

この発明は半導体装置の製造方法に係り、特に基板表面に酸化膜を形成する工程の文具に関する。

MOSIC 等では調査電圧のより安定化を図るため、ゲート酸化減として、昇面電荷密度の小さい、ピンホールの少ない及貨の酸化減が過まれている。最近このような及貨の酸化減を得る方法として、乾燥機器中に塩酸または塩素ガスを数が進入して、基度浸面を酸化する方法が知られている。しかしながら、この複の方法は酸化工程中つまり2~3時間、酸化炉内に有量な塩

繋がスまたは塩銀を洗すため、これらのガスの 個れを防止する安全装置が必要であるが、現在 のところこれといつた装置は弱発されておらず、 非常に危険である。又、塩製または塩素ガスの 流量調像にも問題がある。

この発明は上記点に鑑み、酸化炉に塩度、塩 葉ガスのような有毒ガスを流すことなく、流し ながら形成したもの以上に艮質な酸化減を形成 できる方法を見い出し、この方法を用いること によって動作符性の優れた各種半導体装置を製 量する方法を提供することを目的とする。

ところで、塩根または塩素ガスを流したがら 酸化をすると良質な酸化膜が得られるのは、形 成された酸化膜中に塩素が入り込み、これが半 呼ば医 仮表面に存在する アルカリイ オン等をト ラップして非面電荷密度を収少させることに起 凶していると考えられる。

そこで、本名明石等は半導体基板に塩素などのへっプンをイオン住人で設けた硬化値を形成 することによつて、半導体基板表面に存在する アルカリイオンをトラップして非面質研密度を 概少させることが可能になるのではないかと考 え、実験してみた。

なお、ピンホールが少なく且つ界面を何密度 の小さい及質の硬化膜を形成する祭、上述した 個に例えば半導体基板を熱硬化して硬化膜を形 成した後塩素イオンをイオン注人して塩金イオ

. 3

イオンを加速電圧50 KeV で10¹⁰~10²⁰個/の 程度打ち込んだ後、その設備を延續最至中1100 でで30分間酸化し、厚さ1200 Åの酸化減 を形成した。しかる液、その酸化減上に多細晶 シリコン 減を形成し、これらを所定の形式にエ ッチングしてゲートを形成すると共に、これを マスクとしてソース、ドレイン の取り出し電電を 銀け、MOSトランジスタを完成させた。

そして、このように製作したMOSトランジスタの胸値選圧を調定したところ、それは - 0.5 Vと非君に低く、しかも極めて安定していた。

なお、上紀実施例ではMOSトランジスタを製造する場合について説明したが、この発明はこれに設定されるものでなく、MOSIC、MOS メモリ 等各選半導体設置を製造する場合に通用できる。また、打込むイオンとしても塩業イオンに殴られず、ファボイオン、臭ばイオン、臭ばイオンでは、オンマーロゲンイオン全てを適用できる。さらにまた、半導体基金としてはシリコンの四リ

特別 以49-78 483、2) ンを酸化減に含有しても良く、また半導な基板に気相威長して酸化減を形成して塩煮イオンをイオン氏人して酸化減に塩煮イオンを含有しても良い。即ち半導体基板に形成される酸化減にイオン氏人によつて塩素イオンが含有されていれば良い。

また任人の疑さはイオンの加速は圧点がは半 導体基板表面に絶感感を形成することによって 制度できる。

さらに上述の如く半導体基板と塩まイオンを イオン住人してこの基板を設置が出気中で必知 遠することにより、同配イオン住人した部分に 酸化減を形成するので、イオン住人で生ずる格 子欠陥は現化減を形成する泉の無処理により、 目動的にアニールされる。

この発明は上記の実践事実に基づいて確反されたもので、以下その実施例である MOS トランジスタの製造方法について説明する。

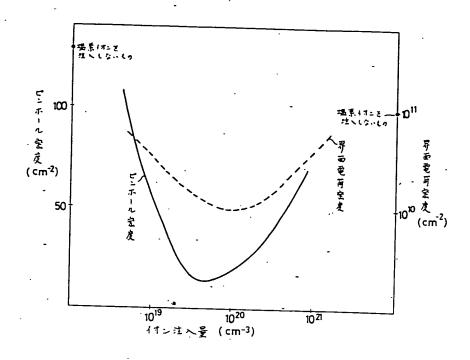
ン 化 がりり ムのような化合面半導体も適用できる。 すらに、上述した四くへロゲンイオンを含有する酸化酸を形成する場合、イオン 任人する 耐に 馬酸化或いは 気相成長により 酸化 緩を形成してこの形成したのちにイオン任人し、ロゲンイオンを含有する酸化酸を形成しても良い。

以上述べた如くこの発明によれば、半導体器板にイオン住人によつてヘロゲンイオンを含有する酸化域を形成し、関連電圧が安定で低い半導体装置を得ることができる製造方法を提供できる。

+・超面の簡単な説明

凶はこの発明の原理を説明するための、イオン 注入量対界面 電荷密度 および ピンホール 香度 曲戦を示す凶である。

出 與 人 東京芝爾尼戈森式会社 代理人升理士 给 红 武 适



- 添付書類の目録
- (1) 委 任 状(2) 男 細 也(3) 図 端 (4) 関 型 調本

- 1 通過時間出の対す項(1)に 1 通過性の委任状を使用する。 1 通 1 通
- 6. 前記以外の発明者、特許出願人または代理人

住所 東京都港区芝西久保伝川町 2 香地 第17森ビル 住所 向 氏名 (6881) 弁理士 坪 住所 名古屋市中区党四丁目6番15号 氏名 (7113) **介**理士 佐 強